## 广泛应用于半导体生产设备的精密陶瓷

Fine ceramics widely used in semiconductor production equipment



## 耐等离子体材料

# >>> 京瓷耐等离子体材料有利于提升下一代蚀刻技术

新一代蚀刻技术需要更加强劲可靠的材料,以解决等离子体腐蚀、微粒产生、金属污染和氧分解等问题。京瓷提供的耐等离子体材料是新一代蚀刻技术的理想选择

#### 特点

● 耐等离子体

• 介电损耗低

## 氧化钇

氧化钇具有卓越的抗等离子体腐蚀特性,对于力求降低颗粒污染的半导体加工设备应用而言是理想之选,因为它能降低设备零件更换频次,提高生产效率。





## 真空吸盘、一体化底盘反射镜、承载台

# >>>> 可根据使用条件进行各种表面加工的高精度真空吸盘

精密陶瓷真空吸盘经过高精度和复杂的表面加工,可处理晶圆夹持、搬运等各种工序

### 特点

● 高刚性 ● 低热膨胀系数 ● 高精度



| 产品参数 |                              |
|------|------------------------------|
| 材料   | 氧化铝、碳化硅、堇青石、微孔材料             |
| 形状   | 可提供复杂的表面形状                   |
| 尺寸   | 使用于ф200/300mm 设备             |
| 精密   | 镜面精度: λ/20 及以下<br>反射率:95%及以上 |
| 特殊工艺 | PVD、CVD、镜面图层、接合技术            |